



# 國際焦點 產業前瞻「貿易戰與 5G 衝擊下半導體產業的機會與挑戰」策略研討會

Global Highlight, Industry Prospects Niches and Challenges of IC Industry Development amid Global Trade Wars and 5G Impact

國際の注目ニュース 産業の見込み

「貿易戦争及び 5G の衝撃による集積回路産業のチャンスとチャレンジ」に関する戦略セミナー

文・圖 | 李孝丞 電子時報

今年度持續佔據國際新聞版面的重要議題就是關稅貿易戰，攸關全球局勢的美中關係不僅持續緊縮，於 8 月份時更急轉直下，演變至相互祭出報復性關稅的局面，震驚全球資本市場。於此同時，5G 技術發展不僅未因此停滯，更成為美中貿易爭端中的關鍵談判項目，多方因素交疊下，全球情勢更趨複雜並嚴重影響產業前景預判。

為此，科管局委請電子時報（DIGITIMES）辦理「貿易戰與 5G 衝擊下半導體產業的機會與挑戰」策略研討會，活動於 108 年 9 月 6 日下午 2 時至 5 時假新竹豐邑喜來登大飯店三樓宴會廳正式舉行，活動邀請華邦電子白培霖副總經理、稜研科技創辦人張書維總經理及邁達微電子創辦人李致毅先生與電子時報黃欽勇社長、黃逸平副總經理探討兩大事



科管局許增如副局長。



與會長官貴賓合影，由左至右為電子時報黃逸平副總經理、稜研科技創辦人張書維總經理、電子時報黃欽勇社長、科管局許增如副局長、華邦電子白培霖副總經理、電子時報黃建智總監。

件帶來的趨勢衝擊。

黃欽勇社長於研討會中指出中美對抗及日韓對立的本質，貿易大戰就是科技戰，並提出未來 G20 將僅存美中兩強 G2 的看法，臺灣雖身處兩大陣營夾縫，仍可藉由強化自身無資安顧慮的角色優勢搶食中國市場份額，另以 AIOT 強項，開拓美國半導體產業上游市場；黃逸平副總則以介紹 5G 發展與產業鏈現況做為引言，切入說明 5G 帶動氮化鎵半導體的新興市場商機，並點出在企業端 5G 垂直應用從需求面驅動半導體 More than Moore 時代異質整合的發展，兩位主講隨後和三位佳賓進行與談對話，進一步激盪出的產業觀察及深度分析，提供現場廠商來賓更為清晰的國際視野及企業戰略規畫的嶄新思路。